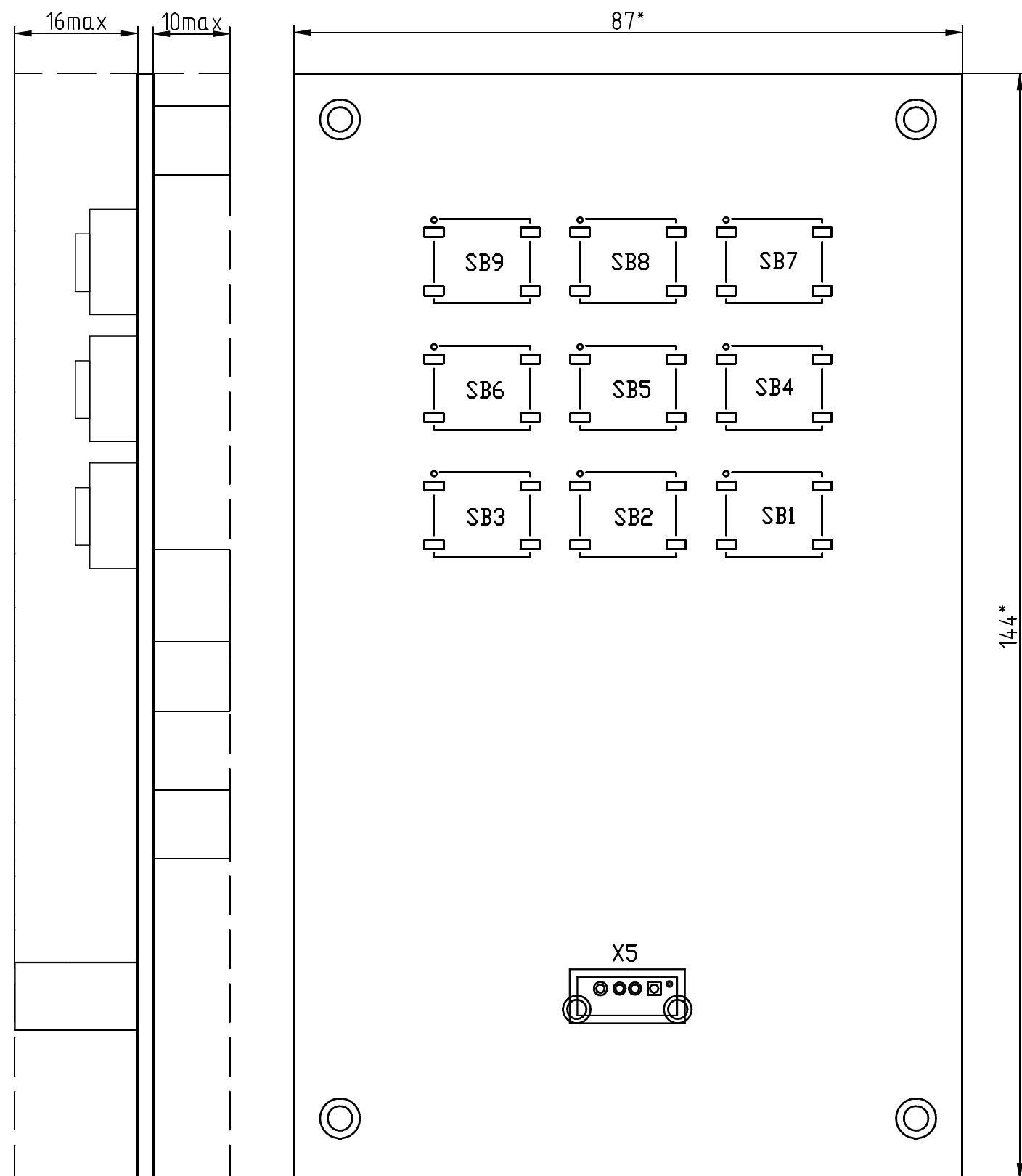


ProSoft-Systems
3.140.009
BSP-PI_03v3 rev0
November 2015



1. *Размеры для справок.

2. Покрывание платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз.12,33,34,35 устанавливать до упора в плату.
5. Элементы поз.32 устанавливать на прокладку выполненную из отрезка лены от чип-элементов.
6. Требования к пайке электроmontажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
7. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

					2.140.064 СБ				
1					Плата BSP-PI_03v3	Литера	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата					
Разраб.	Щедькин М.В.	22.08.18							
Пров.	Вершинин А.С.	22.08.18							
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист	Листов 1		
Н.контр.	Назаренко А.Н.	22.08.18				ООО "Прософт-Системы"			
Утв.	Чирков А.Г.								